First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

Print |

L1: Entry 4 of 10

File: JPAB

Mar 5, 1992

PUB-NO: JP404069979A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04069979 A

TITLE: MANUFACTURE OF ACTIVE MATRIX SUBSTRATE

PUBN-DATE: March 5, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YORITOMI, YOSHIFUMI KOSHIMO, TOSHIYUKI TAKANO, TAKAO NAKATANI, MITSUO

TANIGUCHI, HIDEAKI

US-CL-CURRENT: 257/59

INT-CL (IPC): H01L 29/784; H01L 21/3205; H01L 27/12; H01L 29/40

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent a short-circuit of a signal line to a pixel electrode due to etching residue of a transparent conductive film by forming the line and the electrode, and then dipping them in alkaline solution to reduce and remove an ITO film.

CONSTITUTION: An Al film and a Cr film are etched, and a drain electrode 5, a source electrode 6 and a signal line of a thin film transistor are formed. In order to form a pixel electrode of an active matrix, a transparent conductive film 70 made of tin oxide and indium oxide, i.e., an ITO film is formed. (f). Then, a resist 31 is coated, exposed, developed, and the film 70 is etched. It is dipped in developer of positive type resist. That is, when the film 70 is electrically connected to an Al film 22 and both are dipped in alkaline solution, the Al film is oxidized, and the ITO film is reduced. Thus, the ITO film of the etching residue for short-circuiting between a pixel electrode 7 and the signal line is reduced and removed.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

Print

L1: Entry 9 of 10

File: DWPI

Mar 5, 1992

DERWENT-ACC-NO: 1992-127470

DERWENT-WEEK: 199216

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Active matrix substrate mfr. for liq. crystal display, etc. - removes etching remains of indium tin oxide to generate short between picture element electrode and signal line regardless of film quality NoAbstract Dwg 1/4

PRIORITY-DATA: 1990JP-0181429 (July 11, 1990)

Search ALL Clear Search Selected

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

**PAGES** 

MAIN-IPC

JP 04069979 A П

March 5, 1992

004

INT-CL (IPC): H01L 29/78

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

① 特許出願公開

### 平4-69979 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月5日

H 01 L 29/784

H 01 L 29/78 9056-4M 21/88 6810-4M

3 1 1

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全+頁)

アクテイプマトリクス基板の製造方法 60発明の名称

> ②特 願 平2-181429

願 平2(1990)7月11日 @出

美 文 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 @発 明 者 頼 富 所生産技術研究所内 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 Ż. 個発 明 者 小 下 敏 所生産技術研究所内 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 男 個発 明 者 晑 野 隆 所生産技術研究所内 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 雄 明 者 rþ. 谷 光 @発 所生産技術研究所内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 ⑪出 願 人 外1名

弁理士 小川 勝男 個代 理 人

最終頁に続く

1 発明の名称

アクティブマトリクス 基板の製造方法

### 2. 特許請求の範囲

1. 絶象性基板上に形成されたゲート電極と、前 記ゲート電極を覆りよりに形成されたケート絶 最変と、前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極 に対向して形成された半導体膜と、前配半導体 護上 に形成 されたドレイン 電極及びソース電極 とからたる薄膜トランジスタをスイッチング素 子とし、前記各幕膜トランジスタの前記ケート 電極を走査線化、前記ドレイン電視を信号線化、 前記ソース電極を商業電極にそれぞれ接続した **アクティブマトリクスにおいて、** 

前記ソース電極、前記ドレイン電極、前記信 母線及び前配画業電極を形成後にアルカリ性器 液中に受債して、前記画業電極と信号線間を短 絡させて扱った画業電極護の エッチング残りを 除去することを特徴とするアクティブマトリク スあ板の製造方法。

### 3 発明の拝細な芸明

〔産薬上の利用分野〕

本発明は、液晶表示装置等の平面ディスプレイ に用いられるアクティブマトリクス**の製造**方法に 関する。

### 〔従来の技術〕

液晶 表示装置 用アクティブマト リクスに用いら れる薄膜トランジスタの例は、 Japan Display 'd9 p510-513 に示されるようなものがあり、 一面 象分の平面図を第2 図に、その薄膜トランジ スタ部の断面図を第3図に、その製造工程を第4 図に示す。

図において、ガラス蓄板等の絶験性蓄板1上に、 クロA (Cr)等の金属膜からなるゲート電極2と シリコン窒化膜等からなるゲート絶験膜ると、非 **品質 シリコン膜等からなる半導体膜 4 と、クロム** ヤアルミニュウム(A1)等の金銭膜からなるドレ イン電極5及びソーヌ電極6と、酸化インジウム と酸化錫による透明導電膜からなる函素電極7と、 シリコン登化膜等からなる保護膜8が、顧次、形

成されている。アクティブマトリクスでは、ゲート電観2は走査額9 に、ドレイン電観5 は信号額10に、ソース電視5は核晶セルの一方の電観となる面素電視1に、それぞれ級鋭されている。

この構成で、一般に、画家電板には酸化インジウムと酸化銀の透明導電調が用いられ、信号銀やドレイン電板、ソース電板には、配級の低低抗化が容易なアルミニウム酸が用いられている。これらの膜の成更温度は、前に形成している半導体酸にダメージを与えないために、一般に、200℃以下にされている。また、これら電板や配級の数細加工には有機都剤が不必要で取扱いが容易なポジ型レジストが用いられている。

# (発明が解決しようとする課題)

上記従来技術は、アクティブマトリクスの電程や記録に用いる金属薄膜のエッチング性について 海標されていない。とくに、透明導電膜は低曲で 成蹊した場合、膜質が不均一になりやすい。また、 透明導電膜のエッチング散は半導体膜や配部膜に メメージを与えるよりな強度のエッチング性をも

t.

### (作用)

信号級のアルミニウム族と透明導電膜のITO 膜を、電気的に接続して、アルカリ性器板中に受 使すると、両者の間で脈化発元反応が起こる。こ れを利用し、透明導電膜を遠元、除去することに した。この方法では、透明導電膜の膜質が変化し ても、アルミニウム膜とITO膜が電気的に接続 され、アルカリ性器板中に受債されているかぎり、 能化量元反応が起こるため、ITO膜を量元、除 去することができる。

### (実施例)

本発明の実施例を第1図により説明する。第1 図は、本発明を実施したアクティブマトリクスの 薄膜トランジスタ部の断面構造を製造工程制に示 したものである。

(1) 透明ガラス基板等の影像性基板1上に、クロム等の金属膜をスパッタリング法により成膜する。次いで、通常のホトエッチング工程により、ゲート電低2のパターンを形成する。(a)。

つものは用いることができないため、 ごうしても 透明再電膜のエッチング残りが生じやすい。この 透明再電膜のエッチング残りによって、透明再電 膜と信号級が短絡すると、正常に動業の信号を制 如できず、アクティブマトリクス基板は不良品と なる。このため、アクティブマトリクス基板の袋 遊歩留りが悪くなるという問題があった。

本発明の目的は、透明導電線のエッチング製り による信号器と画常電板の短絡を防ぎ、製造歩部 りの高いアクティブマトリクス基板の製造方法を 提供するととにある。

### (課題を解決するための手段)

透明導電膜のエッチング製りによる信号級と画業電磁の短絡を防止するために、本発明は透明導電膜の展質を均一でエッチングが容易な膜にするか、透明導電膜のエッチング被に強度のものを用いることが考えられるが、前述のような条件下では難しい。そこで、透明導電膜の裏質が変化しても、信号級及び画業電極形或後に、アルカリ性影散に反馈して110膜を激元、除去するようにし

- (2) ブラズマCVD法により、ゲート絶縁膜や 層間絶縁頭として用いるシリコン強化膜(S11icon Mitride) からたるゲート絶縁膜3と、半導体膜 及び層間絶縁膜として用いる非晶質シリコン裏4<sup>1</sup> (amorphous Silicon、以下a - S1 膜と呼ぶ) と、電飯部コンタクトとして用いるリン(P)をド ーピングしたa - S1 膜(n-type a- S1膜、以 下n\*a- S1 膜と呼ぶ、図示せず)とを反応室の 真空を破るととなく、順次、連続成類する。(b)。 (3) 通常のホトリソグラフィ工程とドライエァ チングにより、a - S1 膜を素子分離し、半導体 膜4のアイランドを形成する。(c)。
- (4) ドレイン電板、ソース電板及び信号級として用いる Cr膜 2 1 及び A ℓ 膜 2 2 をスパッチリング法により、順次、成膜する。(d)、
- (5) 通常のホトエッチング工程化より、 A L 膜と C r 膜のエッチングを行い、 薄膜トランジスタのドレイン電振5とソース電振6及び信号報(改示せず)を形成する。

次いて、薄膜トランジスタのチャネル上の n°\*

- S1 膜をドライエッチング等で除去し、薄裏トランジスタを得る。(s)。

....

(6) アクティブマトリクスの面常電瓶を形成す るため、酸化スズと酸化インジウムからなる透明 導電膜 7 0 ( Indium fin Oxide, 以下 I T 0 膜 と呼ぶ)をスパッタリング法で収襲する。(エ)。 (7)通常のホトエッチング工程により、レジス ト31を塗布、黒光、現像、IT0庚10のエッ チングを行う。この時、ITO膜のエッチングが 良好に行われずエッチング殺り11が生じ、面案 電極と信号線の間(図では顕素電極1とドレイン 電艦5の間、本実施例では信号線の一部をドレイ ン電極として利用している(g-3)で短絡した ととを考慮し、ポジ型レジストの現像液に二分間 浸漬する。本工程において、ITO膜と Aと膜を 電気的に接続して、アルカリ性器被中に両者を使 僕すると Aℓ膜では酸化反応が起こり、IIO膜 では還元反応が起とる。とのため、画業電振りと 信号級の間で短薪を生じさせていたエッチング吸 りのIT0膜は湿元、除去される。この後、レジ

のエッチング残りを除去することができるので、 アクティブマトリクス基板の製造歩買りを高める ことができる。

### 4 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明によるアクティブマトリクス 基板の一実施例の製造工程の説明図、第2 図及び 第3 図は、従来のアクティブマトリクス系板の一部分を示す平面及び断面図、第4 図は、従来のア クティブマトリクス系板の製造工程の説明図である。

1 … 絶縁性基板、2 … ゲート 電極、3 … ゲート 絶 酸膜、4 … 半導体膜、5 … ドレイン電極、6 … ソース電極、7 … 面索電極、8 … 保護膜、9 …走 査線、10 … 信号線、2 1 … C r 膜、2 2 … A & 膜、3 1 … レジスト、7 0 … I 7 0 膜、7 1 … エ ッチ残りしたI T 0 膜。 ストの除去を行い、耐業電弧1のパメーンを得る。 (g)。

(3) シリコン量化膜等による薄膜トランジスタ の保護膜3を形成し、アクティブマトリクス蒸板 が完成する。(b)、

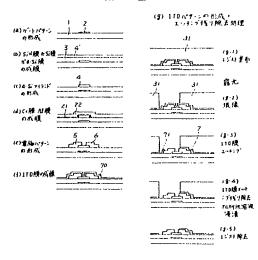
本実施例では、1 1 0 襲のエッナング戦りを除去するために、宝温下でポジ型レジストの現象核に二分間投債したが、整額はp H が 1 2 以上のアルカリ性解核、時間は数十秒以上であればよい効果をより明確にするためには、1 1 0 投に対し A ℓ 譲の表面積を大きくする方が良い。

また、本実施例ではITO 漢のエッチング残りの除去工程とレジスト除去工程を別々にしたが、ITO 漢のエッチング用レジストの現像後、レジスト全面を導光することにより、ITO 類のエッチング残りの除去工程とレジスト除去工程を同時にすることもできる。

### [発明の効果]

本発明によれば、110度の膜質にかかわらず、 顕素監視と信号線間の短絡を出じさせる110度

# 第1回

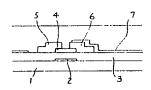


(6) 保護膜の形

代理人 弁理士 小川勝男

# 特開平4-69979 (4)

# 第2回



第 4 図

(a) ゲートパワーンの形が	1 <sup>2</sup> 1
(b) SiN版 . a-Si膜, n'a Si膜 n 成膜	4
(C) 8-51.745; Fin #3.6\	
d) Cr膜 At膜の成構	
(e) 食椿パターンの形成	
(f) ITO膜の成膜	

(g) ITOハターンの作成

(h) 体模膜の形成

第1頁の続き

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

H 01 L 21/3205 27/12 29/40

A 7514-4M A 7738-4M

@発明者 谷口

秀 明 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内